



許 何 (2)

昭和49年5月/8日

特許庁長官

発明の名称

盛気ヘッド

発 明 者

大阪府門真市大字門真 1006 番地

住 所 氏 名

松下鼠器库蒙株式会社内

佐々木 "六

外2名

特許出願人

大阪府門真市大字門真1006番地

(582) 松下電器産業株式会社

代表者

īΕ 抬



代 理 人 〒105

東京都港区西新橋3丁目3番3号

ベリカンビル 6 階

(6641) 弁理士. 星 野 恒 Œ 電話 03 (431) 8111番(代表)

49-055992

発明の名称 磁気ヘッド 特許請求の節用

基板上に磁性材、絶縁材、導電材等を付着させ、 前記付着材を順次エッチング等により磁芯、磁気 空職および巻線等を形成して成る層状薄膜磁気へ ッドにおいて、巻根導体層が複数回磁性層を挟み、 少くとも巻根導体層で挟まれた磁性層が導体層の 厚み以上の突起を持たない面を有することを特徴 とする磁気ヘッド。

発明の詳細な説明

本発明は、巻線導体層で挟まれた磁性層がとの 導体層の厚み以上の突起を持たない面を有する磁 気ヘッドに関するものである。

従来、適当な基板上に磁気へっド素材となる磁 性材、 絶縁材および導電材等を付着せしめ、 微細 加工手段であるフォトエッチング法等を用いて磁 芯および巻線等を形成する薄膜磁気へっドが多種 提案されており、またこのような、薄膜磁気ヘッド

19 日本国特許庁

## 公開特許公報

①特開昭 50-147916

昭 50. (1975) 11. 27 43公開日

21)特願昭 49 - 55992

22出願日 昭49. (1974) 5.18

審査請求 未請求

(全4頁)

庁内整理番号

7201 55

62日本分類 102.E501

(51) Int. C12. GIIB 5/12

は、形状寸法が従来の磁気ヘッドに比べて非常に 小さくできるという特徴を有しているが、付着磁 性材は、一部の合金磁性材に限られ、磁気特性の すぐれたものが要求される。この薄膜磁気ヘッド において、複数巻線を有する磁気へ、ド構造にす るには、この巻線導体の厚みにより磁性層に凹凸 の段差が生じ、この磁性層の磁気特性を劣化させ るという構造上の欠点があった。

本発明は、上記従来の欠点を解決するために、 適当な基板上に磁気へッド製作に必要な素材を薄 膜製作法にて付着せしめ、ミクロな加工に適した フォトエッチング、エレクトロホーミング等の方 法を用いて、磁心あるいは信号入出力用巻線を形 成せしめ、付着した導体圏が磁芯となる磁性層の 一部分を複数回線挟むように取り囲むようにした もので、潜線導体の形成が容易で、巻線導体層の 断線が生することが少なく、信頼性が高く、歩留 のよい磁気ヘッドを提供するものであり、また、 微少な磁気へ、ドを同一基板上に同時に得るに適 した構造であり、更に、磁気ヘッド特性に関与す る pa pa 在性材の 磁気 特性向上を図った pa pa 磁気 へットを提供するものである。以下、 図面により 実施 例を詳細に 説明する。

この実施例では、巻憩は下層導体層 6 かよび上層等体層 7 をそれぞれ帯状に形成して下層磁性層 2 を挟み、この下層導体層 6 かよび上層導体層 7 の両端部を電気的に接合して形成される。

能な…リコン、セラミック、ガラス等のように、テープ習動時における摩耗特性にも適した特性を合わせ持つ材質がよい。もちろん、所望する磁気へッドの形状寸法が大きい場合には、除去部 8 は機械的な方法で構成してもよい。

 磁性材料は蒸着あるいはスパッタリング等の磁性薄膜製作に適した方法にて付着される。磁性材料は上記薄膜製作が比較的容易でかつ磁気的特性の優れた☆金磁性材がよく、例えばパーマロイ、センダスト等の磁性材が最適である。これら磁性材は電気比抵抗が小さいため、巻線用導体6,7と磁性層2間には通常絶縁層を付着する。前述のように磁気空隙用非磁性材と該絶縁層は兼用できる。

続いて本発明磁気へっドの巻線形成および磁芯形成法について第 3 図を用いて説明する。絶縁材 11 および 12 を基板 1 にスパッタリングで付着した時は全面に一様に付着しており、従って下層帯状場体 6 と上層帯状場体 7 を接合する部分を持た

特開 昭50-- 147916 (3)

ない。しかし、スパッタリング時に適当なマスク を使用するが、本発明の如き微細な構造の磁気へ **ょドを得る場合には絶縁材料として化学的腐食が** 容易左例允は SiOg を用い、導体接合に必要な接合 . 窓 13'をエッチングにより設ける。また下層磁性 **磨 2 と上暦磁性 間 3 との接合にも同様に接合窓 13"** を設け接合すればよい。上層帯状導体でおよび外 部引出端子 14 を形成するには、前述した絶縁層の 不要部を取り去った後で全面に導電材を付着させ た後、下層帯状導体と電気的に接合し巻線状にな るようフォトエッチングを行なう。次に磁気へっ ドの磁芯となる残りの上層磁性層3も磁性材の付 クを行なり。次に金属磁性材あるいは他の付着物 の保護およびヘッドと記録媒体による耐摩耗性を よくするよう保護基板を接合し本発明の磁気へっ ドが得られる。

以上のように、本発明は、基板の一部にほぼ底面が平担で、かつ側面が傾斜する除去部を設け、 その除去部に下層巻線用導体層をよび磁芯の一部 を留状に積層してあるので、磁芯を挟み、上層か よび下層の導体層の連続性がよく、製造時の断線 は極めて少くなるなどの特徴がある。 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の磁気ヘッドの平面図であり、 第2図は、基板上に形成した下層帯状導体をよび 絶縁材、磁性材の付着順序を示す工程説明図であ り、第3図は、本発明の磁気ヘッドの構造を示し た傾視図である。

1 ....... 基板、 2 ....... 下層磁性層、

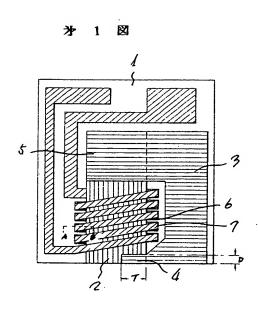
3 ....... 上層磁性層、 4 ........ 磁気空障部、

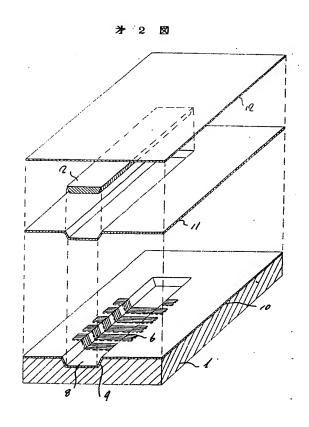
5 ....... 磁芯後部、 6 ....... 下層導体層、

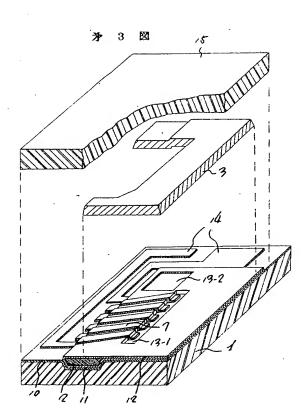
7 ....... 上陷導体層。

特許出願人 松下電器産業株式会社

代理人 星野恒







## 添付書類の目録

(1)	明	細		鸖		1	通
(2)	$\boxtimes$			面		1	通
(3)	願	書	副	本	*.	1	通
(4)	委	任		状		1	通

## 前記以外の発明者

住	所	*** 大阪府門	<b>本市关</b>	アがマ	1006	番地
		松下電				
氏	名		金	<b>并</b>	謙	<u>-</u>
住	所	筒所				
氏	名		能	智	紀	さ 台

Japanese Unexamined Patent Application Publication No. 50-147916

[Embodiments] According to the embodiment, a winding is composed of a lower magnetic layer 2 sandwiched with a bandshaped lower conductive layer 6 and a band-shaped upper conductive layer 7 therebetween so as to electrically bond respective both ends together of the lower conductive layer 6 and the upper conductive layer 7.

A magnetic material is deposited by a method suitable for manufacturing a magnetic thin film such as vapor deposition and sputtering. For the magnetic material, magnetic alloys with excellent magnetic characteristics and being comparatively easy to be produced as the thin film are preferable, and the most preferable is a magnetic material such as Permalloy and Sendust. Since these magnetic materials have small specific electrical resistance, insulating layers are generally deposited between the winding conductors 6 and 7 and the magnetic layer 2. As mentioned above, the non-magnetic material for a magnetic gap may serve as the insulating layer.

Next, Fig. 2 shows a featured structure of the magnetic head according to the present invention in that a removed portion 8 is provided to have a size substantially capable of accommodating the lower magnetic layer 2 within the substrate 1. The removed portion 8 is provided with

THIS PAGE BLANK (USPTO)

inclined portions 9 formed on both sides so as to gradually reduce the width of the removed portion in the depth direction of the substrate. This magnetic head is further effective for obtaining an extremely small shaped magnetic head in comparison with conventional ring-shaped magnetic heads manufactured by machining such as cutting and polishing. Therefore, for the material of the substrate, materials capable of fabricating the removed portion 8 with a high degree of accuracy are suitable. Materials are suitable that are applicable to photo-etching as well as have wear resistance during tape sliding, such as silicon, ceramics, and glass. In the case where the size of the desired magnetic head is large, the removed portion 8 may be of course formed by a mechanical method.

Then, other features of the magnetic head according to the present invention will be described using Fig. 2.

Numeral 6 of Fig. 2 denotes a lower conductive layer among conductors to be a winding on the substrate. The lower conductive layer is formed by uniformly vapor depositing aluminum to be the conductor with a thickness of about several micron meter on the surface having the removed portion 8 of the substrate 1. Then, a photo-resist having acid resistance is applied, and by performing exposure and developing thereon using a photomask with a desired band shape, a resist pattern can be readily formed. This is an

THIS PAGE BLANK (USPTO)

example, and by other appropriate methods, a desired pattern may also be formed on aluminum. As mentioned above, the substrate 1 has inclination on the removed portion side faces 9, so that since the resist is applied on these side faces, the pattern continuity is not missed even on the inclined face.

THIS PAGE BLANK (USPTO)